

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☒线上交流 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	平安资管、华泰柏瑞、信达澳亚、国泰海通、申万宏源、国投证券、财通证券、华安证券、西部证券、华源证券、国诚投资等 11 家机构。
时间	2025 年 6 月 17 日-2025 年 7 月 17 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 二、问答环节 1、请问公司如何把握当下 EDA 行业“国产替代”机遇，有何规

	划与安排？ EDA 软件有点工具多、研发投入高、成熟周期长的特点，近年来国际贸易环境变化，公司已经充分意识到 EDA 软件国产化的重要性和紧迫性，为把握重要发展机遇，采取了“自主研发+孵化并购”两条腿走路的方式以为加快产品版图布局。在软件研发方向上，公司始终坚持“深入拓展制造类 EDA，同时快速推进关键设计类 EDA 开发”的方针，延伸开发了系列可制造性设计（DFM）、可测试性设计（DFT）、模拟仿真等产品线，并在向其他国产化工具薄弱、技术趋势前沿的软件持续拓展，助力国产 EDA 产业链的完善。 2、请问公司的产品是否有应用在汽车电子领域？ 公司自设立以来专注于 EDA 领域，在芯片成品率提升领域形成了包括 EDA 软件、WAT 测试设备和半导体数据分析软件在内的全流程产品生态构建，产品应用场景覆盖逻辑、存储等各类芯片产品，汽车电子属于下游应用场景之一。例如，在软件方面，公司可测试性（DFT）设计 EDA 可以支持汽车电子的功能安全测试方案，大数据分析系统可以支持车规芯片相关的数据分析；在硬件方面，公司 WAT 测试机、WLR 可靠性测试机、高功率大电压测试机等可以支持汽车芯片的测试需要。 3、请问公司 DFM 产品研发及销售情况？ 可制造性设计（DFM）是研发和生产之间的桥梁，在芯片开发设计阶段就考虑到制造环节的可行性，有效地缩短开发进程，降低制造成本，提升产品的可靠性与稳定性。 公司 DFM 产品丰富，多维度检查和预测版图中存在的制造风险图形，目前已有产品包括 CMPEXP 化学机械抛光工艺仿真建模工具、Virtual Yield 成品率预测分析软件、LayoutInsight 版图几何特性提取和分析工具、LayoutVision 版图集成与分析平台、PatternScan 版图图形匹配工具等等，DFM 工具可相互融合，全
--	--

	流程无缝协同，灵活组合搭建复杂解决方案，达到 1+1>2 的效果。 DFM 核心工具均已在多家头部企业处试用，其中 CMPEXP 工具已取得商务订单。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2025 年 7 月 18 日